

**LEMBAR HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH: PROSIDING**

Judul karya ilmiah (paper) : Ketebalan Dan Nilai Resitivitas Lapisan Tipis Cu/Ni/Cu/Ni Hasil Penumbuhan Dengan Metode Elektroplating Pada Variasi Tegangan Deposisi (V)
 Jumlah Penulis : 3 orang
 Nama Penulis : Rizalul Fiqry, Moh. Toifur, Azmi Khusnani
 Status Pengusul : Penulis Tunggal/ Penulis pertama/ penulis ke 2 / penulis korespondensi **
 Identitas Prosiding :
 a. Judul Prosiding : Prosiding Seminar Nasional Edusaintek
 b. ISBN/ISSN : 978-602-5614-35-4
 c. Tahun terbit, tempat pelaksanaan :
 d. Penerbit/organizer : FMIPA UNIMUS 2018
 e. Alamat Repository PT/web prosiding : <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/index>
 f. Terindeks di (jika ada) :

Kategori Publikasi Makalah : Prosiding Forum Ilmiah Internasional
 (beri V pada kategori yang tepat) Prosiding Forum Ilmiah Nasional

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen yang dinilai	Nilai Maksimal Prosiding		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional	Nasional	
a. Kelengkapan unsur isi paper (10%)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		3	2,5
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		3	2,5
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/prosiding (30%)		3	3
Total = (100%)		10	9
Nilai Pengusul		2	1,8
Komentar Peer Review	<p>1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur : <i>Artikel ini telah lengkap dan sesuai dg format sebuah artikel ilmiah.</i></p> <p>2. Tentang ruang lingkup & kedalaman pembahasan : <i>Kedalaman pembahasan cukup dalam dg adanya karakteristik yg dilakukan dalam riset.</i></p>		

3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi :

Kemutakhiran terus teruji karena terapan Cu/Ni dalam teknologi sensor.

4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit :

Cebuah prosiding yg telah dipersiapkan sudah cukup baik sbg kumpulan karya ilmiah

5. Indikasi plagiasi :

Saya belum menemukan plagiasi.

6. Kesesuaian bidang ilmu :

Sesuai dalam bidang Fisik Material.

2020

Reviewer 1/2 **



Nama Prof. Answari
NIP/NIY. 1953051419801103
Bidang Ilmu Fisika Material
Jabatan Akademik Guru Besar
Unit Kerja FHIPA UNY

*dinilai oleh dua Reviewer secara terpisah

** coret yang tidak perlu

LEMBAR HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH: PROSIDING

Judul karya ilmiah (paper) : Ketebalan Dan Nilai Resitivitas Lapisan Tipis Cu/Ni/Cu/Ni Hasil Penumbuhan Dengan Metode Elektroplating Pada Variasi Tegangan Deposisi (V)

Jumlah Penulis : 3 orang

Nama Penulis : Rizalul Fiqry, Moh. Toifur, Azmi Khusnani

Status Pengusul : ~~Penulis Tunggal~~/Penulis pertama/penulis ke 2 /~~penulis korespondensi~~ **

Identitas Prosiding : a. Judul Prosiding : Prosiding Seminar Nasional Edusaintek
 b. ISBN/ISSN : 978-602-5614-35-4
 c. Tahun terbit, tempat pelaksanaan :
 d. Penerbit/organizer : FMIPA UNIMUS 2018
 e. Alamat Repository PT/web prosiding : <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/index>
 f. Terindeks di (jika ada) :

Kategori Publikasi Makalah : Prosiding Forum Ilmiah Internasional
 (beri V pada kategori yang tepat) Prosiding Forum Ilmiah Nasional

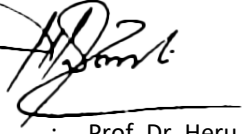
Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen yang dinilai	Nilai Maksimal Prosiding		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional <input type="checkbox"/>	Nasional <input type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi paper (10%)		1	1
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		3	2,75
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		3	3
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/prosiding (30%)		3	2,5
Total = (100%)		10	9,25
Nilai Pengusul		2	
Nilai Reviewer	Penulis kedua dari tiga penulis = (40%/2) X 9,25 =		1,85
Komentar Peer Review	<p>1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur : Tullisan terdiri atas; Judul, Penulis, Abstrak Kata kunci, Pendahuluan, Kajian literatur, Metode Penelitiann, Hasil Penelitian, Simpulan, Ucapan Terima kasih, Daftar Pustaka</p> <p>2. Tentang ruang lingkup & kedalaman pembahasan : Tulisan membahas pengaruh variasi teganan deposisi terhadap ketebalan dan resistivitas lapisan tipis Cu/Ni/Cu/Ni. Pembahasan dilakukan dengan mendalam. Pembahasan dilakukan tanpa melibatkan refrensi pembanding.</p> <p>3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi : Ada 21 refrensi artikel. Artikel terbaru 2017</p> <p>4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit : Makalah disajikan pada Seminar Nasional Edusaintek 2018, Universitas Muhammadiyah Semarang</p> <p>5. Indikasi plagiasi : -</p>		

	6. Kesesuaian bidang ilmu : Tulisan berkaitan dengan Fisika, sesuai dengan bidang ilmu penulis
--	--

Yogyakarta, 16 Mei 2020

Reviewer 1/2 *



Nama : Prof. Dr. Heru Kuswanto, M.Si
NIP : 196111121987021001
Bidang Ilmu : Fisika
Jabatan Akademik : Guru Besar
Unit Kerja : FMIPA, Universitas Negeri Yogyakarta